简介

SM5308 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC，为移动电源提供完整的电源解决方案。

SM5308 的高集成度与丰富功能，使其在应用时仅需极少的外围器件，并有效减小整体方案的尺寸，降低 BOM 成本。

SM5308 只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。

SM5308 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流，转换效率高至 92%。空载时，自动进入休眠状态，静态电流降至 10uA。

SM5308 采用开关充电技术，提供最大 2.1A 电流，充电效率高至 91%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。

SM5308 支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。

SM5308 采用 ESOP8 封装。

特性

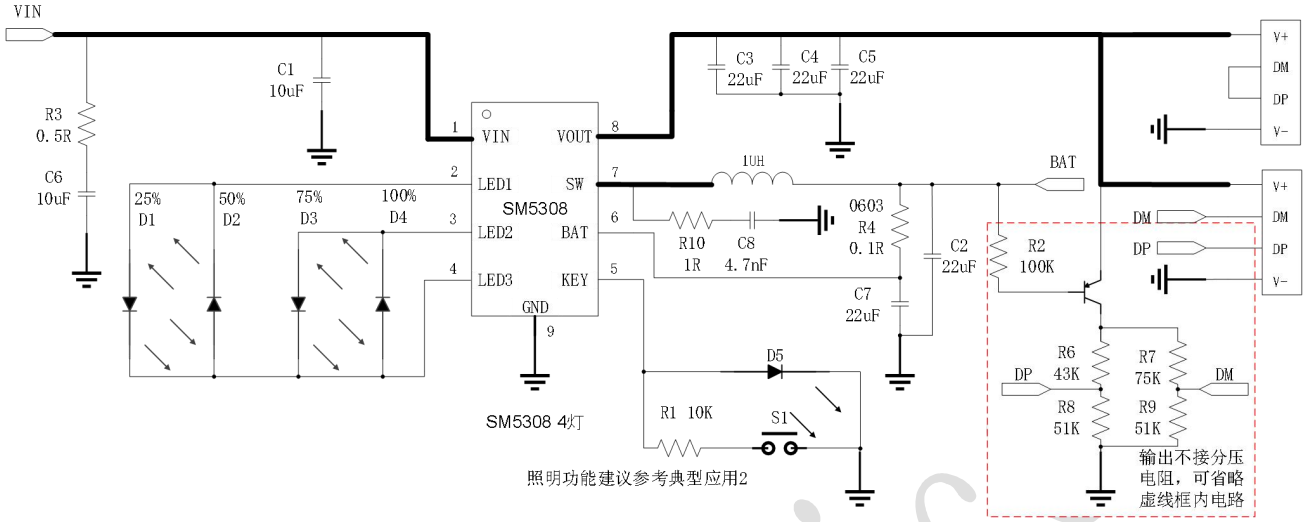
- **同步开关充放电**
  - 2.4A 同步升压转换，2.1A 同步开关充电
  - 升压效率高达 92%
  - 充电效率高达 91%
  - 内置电源路径管理，支持边充边放
- **充电**
  - 自适应充电电流调节，自适应适配器
  - 支持 4.20/4.25V 电池
- **电量显示**
  - 支持 4,3,2,1 颗 LED 电量显示
  - 支持低电量报警指示
- **功能丰富**
  - 按键开机
  - 内置照明灯驱动
  - 自动检测手机插入和拔出
- **低功耗**
  - 智能识别负载，自动进待机
  - 待机功耗小于 10 μA
- **BOM 极简**
  - 功率 MOS 内置，单电感实现充放电
- **多重保护、高可靠性**
  - 输出过流、过压、短路保护
  - 输入过压、过充、过放、过流放电保护
  - 过温保护 （仅芯片内部温度）

应用范围

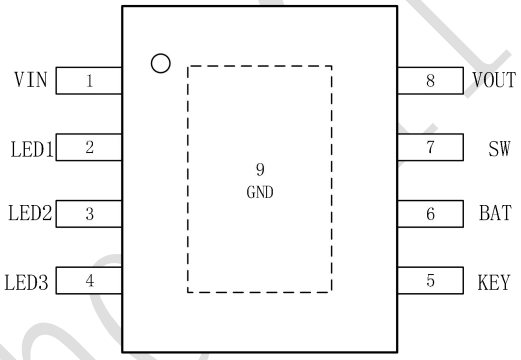
- **移动电源**
- **充电宝**
- **手机、平板电脑等便携式设备**

Hichonsilicon

典型应用电路



引脚排序图



ESOP8

引脚说明

引脚名	引脚编号	说明
VIN	1	DC 5V 充电输入引脚
LED1	2	LED 驱动引脚
LED2	3	LED 驱动引脚
LED3	4	LED 驱动引脚
KEY	5	按键输入，照明灯驱动复用
BAT	6	升压输入引脚，连接锂电池正极
SW	7	DC-DC 开关引脚
VOUT	8	5V 升压输出引脚
Power PAD	9	散热片，连接到地

最大额定值(1)

VIN .....-0.3V~6V
All other pin.....-0.3V~5.5V
结温（TJ） .....-40℃~+150℃
存储温度(TSTG) .....-40℃~+150℃
热阻（结温到环境）(θJA) .....50℃/W
人体模型（HBM）.....2KV

工作范围

VCC .....2.5V~5.5V

(1) IC 的工作范围超出最大额定值时，器件可能会有所损坏；IC 实际工作在最大额定值下或者其它任何的超过推荐操作条件下都是不建议的；IC 持续工作在最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。最大额定值只是耐压的额定值

订购信息

SM5308 ①②③④-⑤

符号	标记	描述
①	H	单击开输出,双击关闭输出和照明，长按开/关照明
	I	单击开输出,双击开/关照明，长按关输出，超长按关闭输出和照明
	J	单击开输出,超长按关闭输出和照明，长按开/关照明
	K	摇一摇功能
②	0	LED 指示灯只有在第一次上电刷新状态，每次充电或者放电都延续待机前的状态
	1	在待机状态下，每次充电或者放电，都根据当前电池电压刷新 LED 状态
	2	在待机状态下，每次放电，都根据当前电池电压刷新 LED 状态，充电则延续待机前的状态
③	B20	Vfloat=4.20V
	B25	Vfloat=4.25V
④	R	卷带方向：正向
	L	卷带方向：反向
⑤	G	绿料

Hichonsi con

电气特性参数

除特别说明，TA=25℃，L=1.0uH

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
充电系统						
输入电压	VIN		4.65	5	5.5	V
充电目标电压	VTRGT			4.2		V
充电电流	ICHRG	VIN 输入端电流		1.8		A
充电开关频率	fs			1000		KHZ
涓流充电电流	ITRKL	VIN=5V,BAT=2.7V		200		mA
涓流截止电压	VTRKL			3.0		V
涓流充电迟滞电压	VTRHYS			200		mV
再充电阈值	VRCH			4.1		V
输入欠压保护	VUVLO	上升电压		4.5		V
欠压保护迟滞	VUVLOH			200		mV
升压系统						
电池工作电压	VBAT		3.0		4.4	V
开关工作电池输入电流	IBAT	VBAT=3.7V,VOUT=5V,fs=500KHZ		3		mA
		VIN=5V,Device not switching		100		uA
DC 输出电压	VOUT	VBAT=3.7V		5.0		V
升压开启电池电压				3.2		V
升压迟滞电压				200		mV
输出电压纹波	ΔVOUT	VBAT=3.7V, VOUT=5V ,fs=500KHZ		100		mV
升压开关频率	fs			500		KHZ
升压系统供电电流	IVOUT			2.4		A
负载过流检测时间	TUVD	输出电流持续大于 4A		10		ms
负载短路检测时间	TOCD	输出电压持续低于 4.13V		10		us
控制系统						
PMOS 导通电阻	rDSON			35		mΩ
NMOS 导通电阻	rDSON			30		mΩ
电池输入待机电流	ISTB	VIN=0V, VBAT=3.7V		10		uA
LED 照明驱动电流	Key	VKEY=2.24V, VBAT=4.2V		35		mA
LED 显示驱动电流	IL1/IL2/IL3			18		mA

Hichonsilicon

负载自动检测时间	T_{loadD}	负载电流持续小于 45mA		32		s
短按键唤醒时间	$T_{OnDebounce}$			50		ms
打开 light 时间	$T_{Keylight}$			2		s
热关断温度	T_{OTP}	上升温度（仅芯片内部温度）		125		℃
热关断温度迟滞	ΔT_{OTP}	（仅芯片内部温度）		40		℃

Hichonsilicon

功能描述

升压

SM5308 集成一个输出 5V，负载能力 2.4A 的升压 DCDC 转换器。开关频率 500KHz，当 BAT 电压 3.8V 输入，升压输出 5V/2.1A 时效率为 92%。

SM5308 内置软启动功能，防止在启动时的冲击电流过大引起故障，集成输出过流，短路，过压，过温等保护功能。当检测到输出过流、短路后每隔 1s 重新重启打开输出，确保系统稳定可靠的工作。

SM5308 输出开启后，如果输出电流小于 45mA，32s 后关闭电量显示，进入低功耗模式。

SM5308 检测到 BAT 电压低于 3.0V 后会关闭输出，BAT 电压回升后需要充电激活才能正常输出。

当 SM5308 放电时检测到 BAT 电压低于 3.0V 时，会关闭输出，进入 8s 的低电量报警闪烁状态（闪烁频率 2Hz），闪烁结束后，芯片进入待机状态。

在待机状态下，如果 BAT 电压处于 2.8V 到 3.0V 之间，每次按键或负载自动识别触发 boost，将持续关闭输出，指示灯进入低电量报警状态，闪烁结束后，芯片重新进入待机状态。只有当 BAT 电压升至 3.2V 以上时，负载自动识别或按键启动 boost，芯片输出 5V，指示灯正常显示电量。

充电

SM5308 拥有一个同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电器。当电池电压小于 3V 时，采用 200mA 涓流充电；当电池电压大于 3V，进入恒流充电，此时 VIN 输入限流环不起作用；当电池电压大于 4.2V，进入恒压充电。 充电完成后，若电池电压低于 4.1V 后，重新开启电池充电。

SM5308 采用开关充电技术，开关频率 1MHz，VIN 输入端充电电流 1.8 A，充电效率最高到 91%。

自适应电源路径管理，支持边充边放。

SM5308 charger 会自动调节充电电流大小，来适应不同负载能力的适配器，不拉挂适配器。

按键方式

SM5308 可识别长按键和短按键操作，不需要按键时 PIN5 脚悬空。

（1）按键持续时间长于 50ms，但小于 2s，即为短按动作，短按会打开电量显示灯和升压输出。

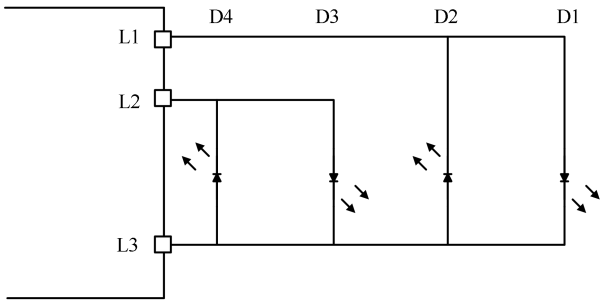
（2）按键持续时间长于 2s，即为长按动作，长按会开启或者关闭照明 LED（H 版本）。

（3）小于 50ms 的按键动作不会有任何响应。

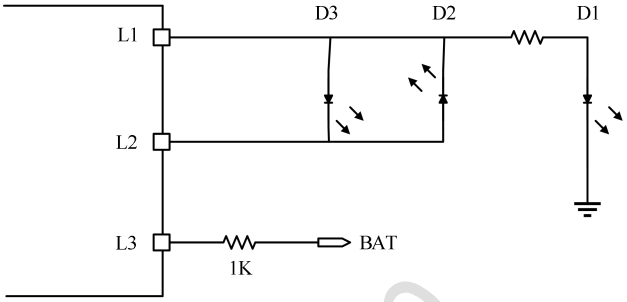
（4）在 1s 内连续两次短按键，会关闭升压输出、电量显示和照明 LED（H 版本）。

Hichonsilicon

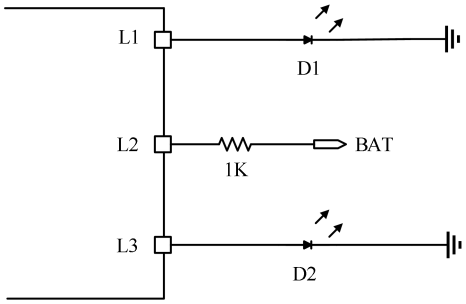
灯显模式



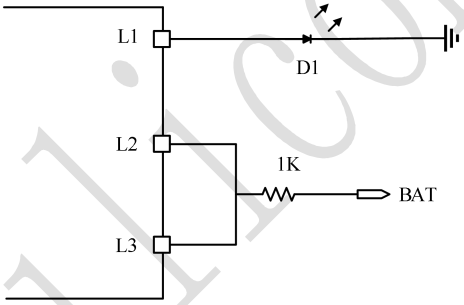
四颗灯



三颗灯



二颗灯



一颗灯

4 灯模式

放电

电量 C（%）	D1	D2	D3	D4
C≥75%	亮	亮	亮	亮
50%≤C＜75%	亮	亮	亮	灭
25%≤C＜50%	亮	亮	灭	灭
3%≤C＜25%	亮	灭	灭	灭
0%＜C＜3%	2HZ 闪烁	灭	灭	灭

充电

电量 C（%）	D1	D2	D3	D4
充满	亮	亮	亮	亮
75%≤C	亮	亮	亮	1HZ 闪烁
50%≤C＜75%	亮	亮	1HZ 闪烁	灭
25%≤C＜50%	亮	1HZ 闪烁	灭	灭
C＜25%	1HZ 闪烁	灭	灭	灭

Hichonsilicon

3 灯模式

3 灯显示方式和 4 灯类似，每颗灯对应的电池电量如下表

	D1	D2	D3	D4
三颗灯	33%	66%	100%	无
四颗灯	25%	50%	75%	100%

2 灯模式

	状态	D1	D2
充电	充电过程	闪烁	灭
	充满	亮	灭
放电		灭	亮
	低电	灭	闪烁

1 灯模式

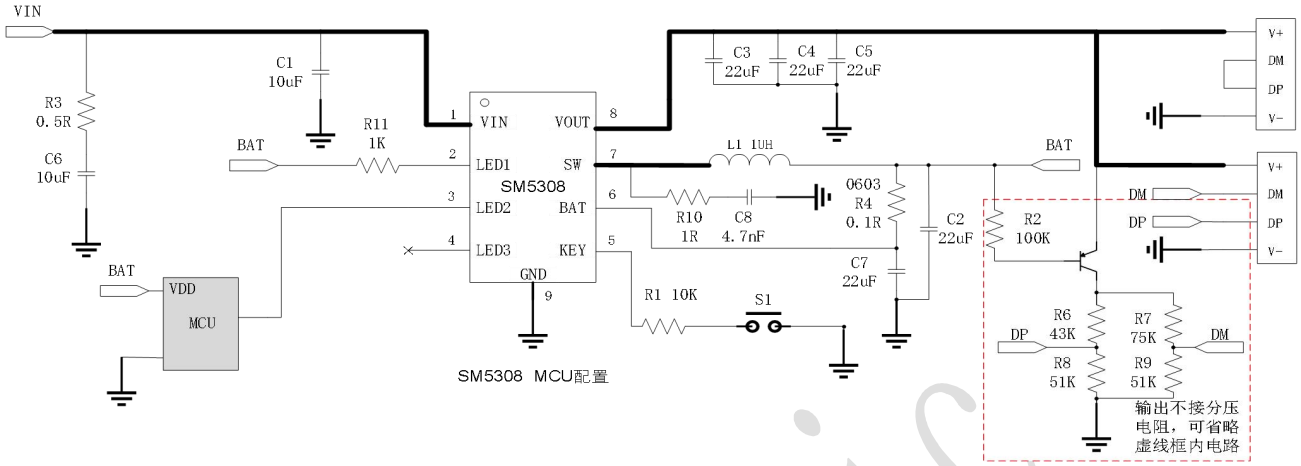
	状态	D1
充电	充电过程	闪烁
	充满	亮
放电	正常放电	亮
	低电	闪烁

备注：bat 第一次上电要求达到 2.9V，完成 LED 状态读取

Hichonsilicon

MCU 读取状态功能

去掉 LED，LED1 接 BAT，LED2 会输出方波，可通过 MCU 读取 LED2 频率读取 IC 当前状态。

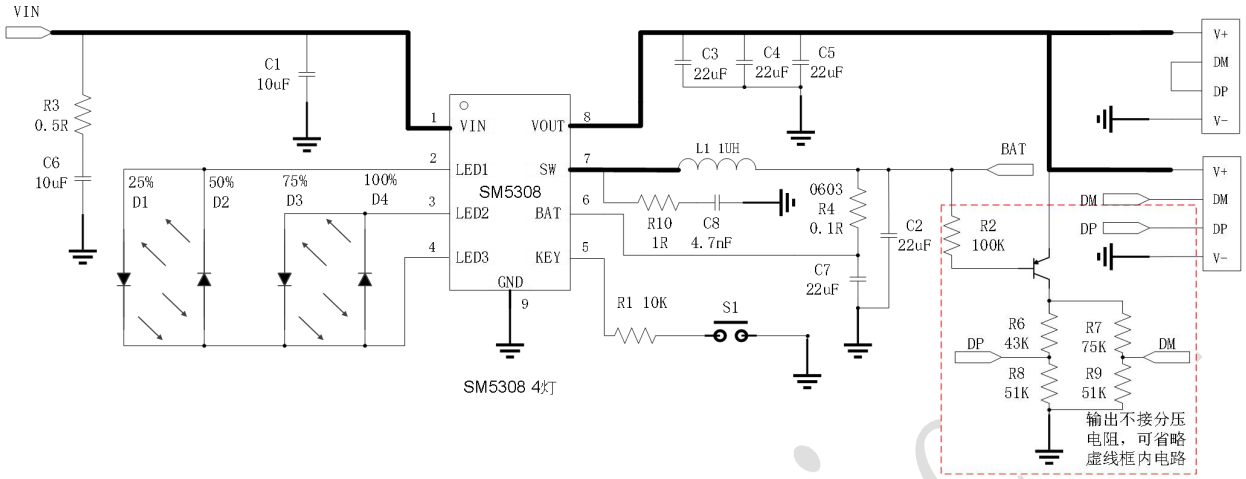


LED2 输出频率	状态
0Hz	待机
128Hz	充电中
64HZ	充电充满
256Hz	放电 boost 输出电流低于轻载关机电流
512Hz	放电 boost 输出电流高于轻载关机电流
1KHz	低电量报警（放电 boost）
2KHz	异常状态（充电过流/输出短路/温度异常）

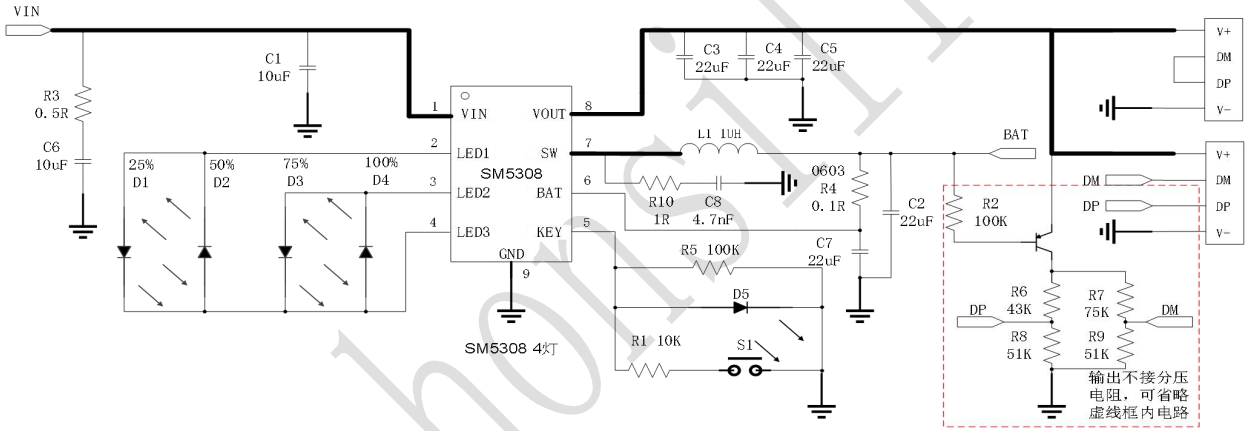
Hichonic

典型应用

1.无手电筒功能



2.带手电筒功能



PCB LAYOUT 注意事项：

1．芯片 GND 为 EPAD，焊接时要保证 EPAD 良好接触 PCB 的地。

2．R10 和 C8 要尽量靠近 SW 引脚，SW 引脚必须先经过 R10 和 C8 再到电感。

3．C7 尽量靠近 BAT 引脚，走线时 BAT 引脚需通过电容再连到 R4。

4．C1 尽量靠近 VIN，C3,C4,C5 尽量靠近 VOUT，且走线时都经过电容再到引脚。

5．应用电路中电容必须使用 X5R 或 X7R 材质的电容。

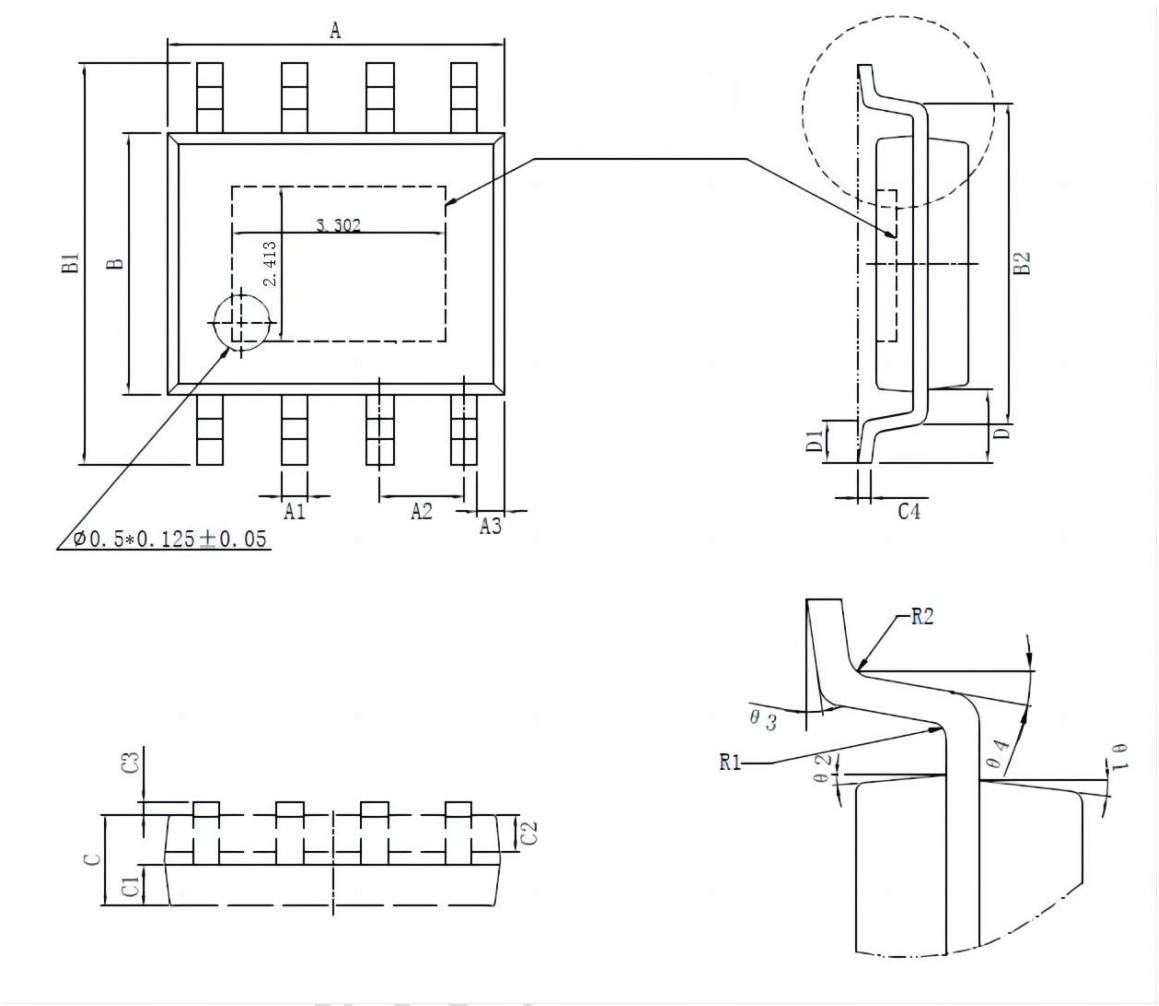
6．电感 L1 和 SW 脚之间存在高频振荡，必须相互靠近且尽量减小布线面积；其他敏感器件必须远离电感以减小耦合效应。

7．大电流回路，例如:BAT，VOUT，GND 走线尽量宽，如设计中大电流需要通过过孔，建议使用多个过孔以减小阻抗。

8．电感必须使用 CD75 以上封装，饱和电流需大于 6.5A。

Hichonic

封装描述 ESOP8



Symbol	Dimensions In		Symbol	Dimensions In	
	Min	Max		Min	Max
A	4.80	5.00	C3	0.00	0.09
A1	0.356	0.456	C4	0.203	0.233
A2	1.27TYP		D	1.05TYP	
A3	0.345TYP		D1	0.40	0.80
B	3.80	4.00	R1	0.20TPY	
B1	5.80	6.20	R2	0.20TPY	
B2	5.00TPY		θ 1	17° TYP4	
C	1.30	1.60	θ 2	13° TYP4	
C1	0.55	0.65	θ 3	0°~8°	
C2	0.55	0.65	θ 4	4°~12°	

注:本公司有权对该产品提供的规格进行更新、升级和优化,客户在试产或下订单之前请与本公司销售人员获取最新的产品规格书.

责任与版权声明

本产品最终解释权归泉州海川半导体有限公司(以下简称“海川”)所有，如有更新，恕不另行通知。请在使用该产品前自行更新规格书至有效的最新版本。海川可随时更正、修改、改进产品规格，客户必须确认所获取的相关信息是否最新且完整，海川并不保证当前产品参数与本文档相符。对于海川的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。海川对篡改过的文件不承担任何责任或义务，复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。海川会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，产品手册不作为任何明示或暗示的担保或授权。

产品手册中所得测试数据均为海川实验室测试所得，与客户端应用的实际结果可能略有差异，本产品手册仅作为使用指导，海川不承担任何关于应用支援或客户产品设计的义务，客户必须自行负责使用海川产品和应用，并应提供充分的设计与操作安全验证。

客户应提供充分的设计与操作安全验证，以减小与其产品和应用相关的风险，客户将独立负责满足与其产品及在其应用中使用海川产品相关的所有现行有效的法律、法规和安全相关要求。

hichonsilicon